PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-050438

(43) Date of publication of application: 02.03.1993

(51)Int.Cl.

B29C 33/40 B29C 67/14 C08J 5/24 // B29K101:10 B29K105:08

(21)Application number: 03-209120

. 00 200120

(71)Applicant: TOHO RAYON CO LTD

(22)Date of filing: 21.08.1991 (72)Invent

(72)Inventor: FURUKAWA YASUO TANAKA TAKAYUKI

UMEMOTO SADATAKA

(54) PREPREG FOR RESIN MOLD FOR FORMING SURFACE LAYER OF RESIN MOLD

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a prepreg for a resin mold for forming a surface layer of the resin mold and having excellent smoothness and durability without necessity of forming a gel coat layer on the surface of the resin mold.

CONSTITUTION: A base material sheet 1 consisting of a non-woven fabric contg. a metal-clad carbon fiber is placed on a film prepd. of a thermoplastic resin compsn. and the sheet is impregnated with the resin by means of a hot roller. In addition, the same resin film is laminated thereon and impregnation is performed by means of the hot roller to obtain prepregs 2 and 3 for resin mold for forming the skin layer of the resin mold. The thermosetting resin contents of these prepregs 2 and 3 are 90-98wt.%. The surface smoothness is better when the thickness of a resin single layer 2 on the resin molding face side of this prepreg is pref. thicker than that of the resin single layer 3 on the other side of this prepreg.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

02.11.1995

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2767329

[Date of registration]

10.04.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

10.04.2005

(19)日本国特許庁(JP)

(51) Int.Cl.⁶

(12) 特 許 公 **郵**(B2)

FΙ

(11)特許番号

第2767329号

(45)発行日 平成10年(1998) 6月18日

識別配号

(24)登録日 平成10年(1998) 4月10日

B 2 9 C 33/40 70/06	B 2 9 C 33/40 C 0 8 J 5/24		
70/10 C08J 5/24 // B29K 101:10		B 2 9 C 67/14 W X	
		請求項の数2(全 5 頁) 最終頁に記	党く
(21)出願番号	特顧平3-209120	(73)特許権者 000003090 東邦レーヨン株式会社	
(22)出顧日	平成3年(1991)8月21日	東京都中央区日本機 3 丁目 3 番 9 号 (72) 発明者 古河 康雄	
(65)公開番号	特開平5-50438	静岡県駿東郡長泉町上土狩字高石234	
(43)公開日	平成5年(1993)3月2日	東邦レーヨン株式会社 三島工場内	
審查請求日	平成7年(1995)11月2日	(72)発明者 田中 孝之	
	•	静岡県駿東郡長泉町上土狩字高石234	
		東邦レーヨン株式会社 三島工場内	
•		(72)発明者 梅元 禎孝	
		静岡県駿東郡長泉町上土狩字高石234	;
		東邦レーヨン株式会社 三島工場内	
		(74)代理人 弁理士 光来出 良彦	
		等查官 早野 公 <u>惠</u>	
		(56)参考文献 特公 昭54-17787 (JP, B1)	
		最終買に組	党ぐ

樹脂型の表層を形成するための樹脂型用プリプレグ (54) 【発明の名称】

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 強化材繊維からなるシート状基材に熱硬 化性樹脂を含浸してなる層の両側に熱硬化性樹脂の単独 層を有し、しかも一側の熱硬化性樹脂の単独層が他側の 熱硬化性樹脂の単独層よりも厚い積層構造であり、全体 40 の熱硬化性樹脂含有率が90~98重量%である ことを 特徴とする樹脂型の表層を形成するための樹脂型用プリ プレグ。

1

【請求項2】 <u>前記シート状基材が</u>金属被覆炭素繊維を 含んだ不織布である請求項1記載の樹脂型の表層を形成 するための樹脂型用プリプレグ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、プラスチックの成形、 特に繊維強化複合材料(以下、FRPという)の成形に 50 FRP製の成形型(以下、樹脂型という)が採用される

用いられる樹脂型を作成するための、強化材繊維を使用 した樹脂型の表層を形成するための樹脂型用プリプレグ に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、熱可塑性樹脂あるいは熱硬化性樹 脂等のプラスチックの成形型として、金属製のいわゆる 金型が多く用いられてきた。この金型は型の寸法精度が 高く耐久性に優れている反面、重量が大きく取扱が困難 であった。そして、この金型を用いて成形した成形物は その金型と熟膨張率が違うために、そのような成形物の 精度を所定の範囲に仕上げるには高度の技術を必要とし た。また、この金型は熱容量が大きいため、均一加熱・ 冷却が困難であった。

【0003】最近ではこの金型に代わる成形型として、

3

ようになった。FRPに用いることのできる強化材繊維には、ガラス繊維、炭素繊維、金属被覆炭素繊維等があり、特に炭素繊維からなる織物を強化材繊維に使用した樹脂型としては、例えば、特開昭60-222210号公報にて既に提案されている。この公報に記載の樹脂型は強化材繊維として炭素繊維を用いているため剛性、耐久性に優れ、また組織が織物であるため母型に対するドレープ性に優れている。

【0004】FRP製の樹脂型の製造は、通常次のようにして行なわれていた。即ち、木型や石膏型等の母型に 10 離型剤を塗布した後、成形中間素材である、例えば、強化材繊維からなる基材シートを載せ、樹脂を塗り込みながら含浸させ(ハンドレイアップ処理)、若しくはプリプレグをレイアップして、各々の操作を何度も繰り返して樹脂型のパックアップ層を形成し、さらに、離型クロス或いはブリーダークロスを載せ、オートクレープ成形、又は真空パッグ成形等により成形されていた。

【0005】このようにして製造された樹脂型は、素材として繊維を含有した樹脂材を使用しているため、繊維目が樹脂型の表面に出てしまっていた。そのために、こ 20の樹脂型を用い、レイアップ等により樹脂成形した場合、得られた成形物の表面に繊維目が転写してしまい、成形物の表面が荒れ、表面仕上げ工程を必要としていた。このような樹脂型では、高度な表面平滑性が求められる製品の成形には使用できず、表面平滑性が求められない一部の製品用に使用されていた。

【0006】そのため、従来、高度な表面平滑性が求められる製品の成形用の樹脂型には、その樹脂型の表層となる部分にゲルコート層が形成されていた。そのゲルコート層を有する樹脂型の製造方法は、例えば、次のよう 30にしていた。母型に、ゲルコート用樹脂を塗布等により形成してゲルコート層部分を形成する。次に、前記の成形方法と同様にハンドレイアップ処理又はプリプレグのレイアップ処理による方法で同様に成形し、樹脂型を製造していた。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来のゲルコート層を有する樹脂型では、そのゲルコート層は1~2mm程度の厚みの有る単独層で、何も補強されていない層となっており、しかも、その樹脂は、プリプレグの含 40 浸樹脂と組成が異なり粘度が高く、そのようなゲルコート層を有する樹脂型を用いて、FRP成形のためのオートクレーブ成形等をある期間行なっていると、圧力等により、樹脂型の表面のゲルコート層部分に亀裂、陥没等が生じていた。したがって、そのような欠陥が生じた場合、その都度、樹脂型の表面補修を行う必要があった。

【0008】そこで本発明は、樹脂型表面にゲルコート 層を形成させる必要がなく、しかも、耐久性に優れ、表 50 4

面が平滑性に優れた、樹脂型の表層を形成するための樹脂型用プリプレグを提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の樹脂型の表層を 形成するための樹脂型用プリプレグを図1によって説明 する。図1は、本発明のプリプレグの一例を示す断面図 である。図1において1は強化材繊維からなるシート状 基材に樹脂を含浸してなる層、2はプリプレグ上部の樹 脂単独層、3はプリプレグ下部の樹脂単独層をそれぞれ 示す。上部の樹脂単独層2は下部の樹脂単独層3に比べ て厚くなっている。この樹脂型の表層用プリプレグは、 強化材繊維からなるシート状基材に対し、熱硬化性樹脂 含有率を90~98重量%とし、好ましくは93~96 **重量%とする。熱硬化性樹脂含有率が90重量%未満で** あると、プリプレグ表面に繊維の凹凸が表れて、表面平 滑な樹脂型の表層用プリプレグが得られにくい。また9 8重量%を超えるとこの樹脂型の表層用プリプレグを製 造するときに樹脂フローのコントロールが困難となる。 このように、本発明の樹脂型<u>の表層</u>用プリプレグの熱硬 化性樹脂含有率は、90~98重量%とかなり高く、従 来のプリプレグの熱硬化性樹脂含有率と比べて、はるか に熱硬化性樹脂含有率が高いものである。

【0010】本発明の樹脂型の表層用プリプレグに用いるシート状基材としては、不嫌布、朱子織、平織、一方向性織物等の各種織物があげられる。不織布はドレープ性に優れ、樹脂含浸性及び形態保持性が良いことからシート状基材に特に好適に用いることができる。ドレープ性に欠けるシート状基材を用いると、特に、コーナー部付近でしわが生じ、そのようなシート状基材を樹脂型の表層材として用いた場合、成形して得られた樹脂型の表面は平滑にならない。また、成形された樹脂型の表面は平滑にならない。また、成形された樹脂型の表面は平滑にならない。また、成形された樹脂型の表面は平滑にならない。また、成形された樹脂型の表面を平滑にするために、シート状基材に含浸する樹脂の繊維に対する目付量を好ましくは10~80g/m²とする。

【0011】不織布には、製造方法によって湿式法による不織布、乾式法による不織布があり、いずれの不織布も採用することができるが、特に湿式法である抄紙法による不織布は、密度が高く均一な厚みで平滑性に優れ、取扱性に優れて好適である。乾式法による不織布は、バインダーを使用したものが密度が高く、平滑性に優れ好適である。

【0012】本発明における強化材繊維とは、炭素繊維、ガラス繊維、金属被覆炭素繊維、アラミド繊維等があげられる。炭素繊維には、ポリアクリルニトリル(PAN)系炭素繊維、ピッチ系炭素繊維等があり、さらに焼成温度により高強度タイプと高弾性タイプとがあり何れも使用できる。高強度タイプの炭素繊維よりも、いわゆる黒鉛繊維と称される高弾性タイプの炭素繊維の方が熱伝導率が高い。したがって、熱伝導率が高い強化材繊維を使用して製造された樹脂型でFRP成形を行なう場

10

合には、加熱するときに均一に加熱されやすく、また成 形サイクルが速くなる利点がある。

【0013】また、前記金属被覆炭素繊維とは、炭素繊 維芯材の外層に銀、銅、ニッケルなどの金属層を有する 繊維である。この金属被覆炭素繊維における金属層の厚 さは、炭素繊維の太さによっても変わるが、炭素繊維の 直径5~10μmの場合0.1~1.0μm程度であ る。このような金属被覆炭素繊維は、市場において容易 に入手することができる。金属被覆炭素繊維の熟伝導性 は、金属層の厚さによって、指数関数的に高くなるの で、目的に応じ必要な熱伝導性を有するものを使用す る。

【0014】本発明の樹脂型の表層用プリプレグに使用 可能な熱硬化性樹脂としては、エポキシ樹脂、ポリイミ ド樹脂、ビスマレイミド樹脂、不飽和ポリエステル樹 脂、フェノール樹脂等が用いられる。エポキシ樹脂は、 ビスフェノールA型エポキシ樹脂、フェノールノボラッ ク型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹 脂、トリスヒドロキシフェニルメタン・トリグリシジル エーテル型エポキシ樹脂、テトラグリシジルアミン型エ ポキシ樹脂等の多官能性エポキシ樹脂並びにこれらの変 性樹脂である。これらの熱硬化性樹脂は単独又は混合し て用いることができる。特に耐熱性が要求される樹脂型 に用いるプリプレグとしてフェノールノボラック型エポ キシ樹脂が好適に用いられる。

【0015】前配熱硬化性樹脂に含むことのできる硬化 剤成分は、アミド系硬化剤、イミダゾール系硬化剤、酸 無水物系硬化剤、ハロゲン化ホウ素アミン錯体等であ る。つぎに、本発明の樹脂型の表層用プリプレグを製造 する方法は、前記したプリプレグ用の樹脂組成物をフィ ルムとし、このフィルム上に強化材繊維からなるシート 状基材を載せ、前記フィルムをさらに積層し、含浸成形 してプリプレグを得るものである。このようなプリプレ グは通常知られているホットメルト法、例えば、ホット ローラー間(約1~5Kg/cm²、約50~80℃) を通すことによって作製することができる。これらの圧 力、温度条件は用いる樹脂組成物によって変化する。ま た、プリプレグの厚みの調整は、ホットローラーに一定

[A] フェノールノポラック型エポキシ樹脂

90重量部

[B] テトラグリシジルアミン型エポキシ樹脂

10重量部

〔C〕3 弗化硼条アミン系硬化剤

6 重量部

この樹脂組成物を用いてフィルムコーターで、樹脂目付 250g/m²の樹脂フィルムを作成した。このフィル ム上に、繊維目付50g/m² の炭素繊維からなる不織 布を載せ、60℃に加熱されたホットローラー間(約3 Kg/cm²)を通し、不織布に樹脂を含浸させた。さ らに、同じ樹脂フィルムを片面に2層積層し、同様にホ ットローラーで含浸させ、繊維目付50g/m²、樹脂 含有率94貮量%のプリプレグaを得た。

【0020】このプリプレグaの断面を顕微鏡での観察 50.

のクリアランスを設けることによって行なうことができ る。また、基材シート上の樹脂単独層の厚みの調整は、 供給する樹脂シートの厚み又は樹脂シートの積層枚数に よって調整することができる。

【0016】本発明の樹脂型の表層用プリプレグを用い て樹脂型を成形するには、樹脂型のバックアップ層とな る部分のプリプレグを別に用意しておく。この <u>樹脂型の</u> <u>パックアップ層用</u>プリブレグは、炭素繊維織物からなる 基材シートに、前記本発明の表層を形成するための樹脂 型用プリプレグに用いた同じ樹脂組成物を含浸してい る。このように、樹脂型の表層とパックアップ層の樹脂 組成を同じにすることにより、接着性・耐久性に優れた 型を得ることができる。

【〇〇17】これらのプリプレグを用いて樹脂型を成形 する方法を図3に基づいて説明する。図3は、樹脂型を 成形する際のレイアップの概念を示した断面図である。 図3において、4は、樹脂型を成形するための母型であ る。この母型4に樹脂型の素材となるべきプリプレグを レイアップし、即ち、最初に樹脂型の表層を形成するた めのプリプレグをレイアップし次いで樹脂型のバックア ップ層を形成するためのプリプレグをレイアップし、プ リプレグ層5を形成する。次いで、その外層に穴あき離 型フィルム6、ブリーダークロス7、穴あき離型フィル ム8、ブレーザークロス9、ナイロンフィルム10の順 序で積層し、ナイロンフィルム10の外端部はシーラン ト11にてシールし、真空パッグを形成する。

【0018】この真空パッグを、オートクレーブ内に載 置し、真空パッグ成形を行なう。この際のキュアースケ ジュールは、樹脂によって異なる。先ず、真空下で60 ~70℃にて保持したのち、90~100℃にて3~5 時間保持して樹脂を硬化し、脱型する。次いで、170 ~190℃まで2~6時間かけて昇温し、この温度にて 1~3時間保持しキュアーを完了する。

【実施例1】樹脂型の表層を形成するための樹脂型用プ リプレグの製造方法は次のようにして行なった。下記の 組成A~Cからなるプリプレグ用樹脂組成物を混合し

の結果、不織布の両面に樹脂単独の層を有し、一方の樹 脂層の厚さは、他方の樹脂層の厚さに比較し3倍以上の 厚さを有していた。このようにして、本発明の樹脂型の 表層を形成するための樹脂型用プリプレグを得た。つぎ に、同じ樹脂組成物を35重量%含浸した炭素繊維平織 物プリプレグ(繊維目付200g/m²)bを樹脂型の バックアップ層として別に用意した。

【OO21】前記プリプレグaを厚い方の樹脂単独層が 表層となるように母型上に 1 枚積層し、その上に前記プ

[0019]

7

リプレグ b を 3 0 枚積層してオートクレーブ成形した。 成形条件は、60℃にで1.5時間保持後、98℃にで 4時間保持した後、母型から外した。次いで、加熱炉中で、65℃、95℃、及び135℃に順次昇温しつつ各温度で各々1時間保持した後、180℃に昇温して、2時間保持して樹脂の硬化を完了し、図2に示すような厚み5.7mmのチャンネル型の成形型を作成した。この成形型は繊維目が表に出ておらず、平滑な表面を有していた。

【0022】このようにして得られた成形型を用いて、135℃硬化タイプのプリプレグを成形型にレイアップし、オートクレーブにて80℃で30分保持した後、昇温速度3℃/分にて135℃まで昇温し、90分、4Kg/cm²の圧力下でプラスチックの成形を100回繰

り返し行なった後、型の表面を観察した。また、比較のため、プリプレグトのみを30枚積層した以外は、本実施例1と同様にしてチャンネル型の成形型を作製した。この成形型は、繊維目が表に出ている箇所があり、このまま使用すると成形物の表面を荒らしてしまうおそれがあった。一方、母型にゲルコート層を形成させた後、プリプレグトを30枚積層した以外は本実施例1と同様にしてゲルコート付きの成形型を作製した。この成形型は平滑な表面を有していた。これらのゲルコートなしとゲルコート付きの2つの成形型を用いて、それぞれ本実施例1と同様にしてプラスチックの成形を行った後、衷面の観察を行った。以上各々の結果を次の表1に示す。

[0023]

【表 1】

成形回数		実施例 1	比較例1	比較例 2
10	型表面の状態	0	Δ	0
	成形物の状態	0	Δ	0
30回	型表面の状態	0	Δ	×
	成形物の状態	0	Δ	×
70回	型表面の状態	0	Δ	×
7 0 🖾	成形物の状態	0	Δ	×
100回	型表面の状態	0	Δ	×
1000	成形物の状態	0	Δ	×

注:比較例1……ゲルコートなし 比較例2……ゲルコート付き

〇:表面が滑らかである。

△:表面が滑らかだが、多少繊維目が出ている。

×:表面に傷があり、荒れている。

【0024】表1によれば、本発明の樹脂型の表層を形成するための樹脂型用プリプレグを用いて製造された樹脂型では、100回のプラスチック成形を行なっても、成形された成形品の樹脂表面は滑らかであるのに対して、比較例1のゲルコートなしの樹脂型では、成形された全ての成形品の樹脂表面に多少繊維目が出でいた。また、比較例2のゲルコートを有する樹脂型では、成形を重ねる毎にゲルコート層に亀製、陥没等が発生し、その樹脂型を用いて成形した成形品の表面に傷や荒れが発生していた。

[0025]

[0026]

[0027]

【発明の効果】本発明の樹脂型の表層を形成するための 樹脂型用プリプレグは、熱硬化性樹脂含有率が90~9 8重量%と高いためプリプレグ表面に繊維目が出る恐れ がなく、樹脂型の表層を形成するために好適に使用する ことができる。従来、表面が平滑な樹脂型にはゲルコート層が設けられており、そのゲルコート層は樹脂単独で厚みも1~2mmと厚く耐久性に乏しかったが、本発明の樹脂型の表層を形成するための樹脂型用プリプレグは、樹脂単独層からなる表層が非常に薄く、そのために通常のプリプレグの中間層と同等の耐久性を有している。

【0028】そして、本発明のプリプレグを樹脂型の表層材として用いた樹脂型は表面平滑性・耐久性に優れたものとなる。また、本発明の樹脂型の表層を形成するための樹脂型用プリプレグは、樹脂型の表層部分を別体とし、非常に薄い表層材としたものであるが、それ自体で形態保持性があり、その取扱性に優れている。

【0029】さらに、本発明の樹脂型の表層を形成するための樹脂型用プリプレグには、強化材繊維からなるシート状基材として金属被覆炭素繊維を含んだ不繊布を用いたので、そのプリプレグから製造された樹脂型は熱伝

50

40

g

導性の良いものとなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の<u>樹脂型の表層用</u>プリプレグの一例を示す断面図である。

【図2】本発明の<u>樹脂型の表層用</u>プリプレグを用いて成形した樹脂型の一例を示す斜視図である。

【図3】樹脂型を成形する際のレイアップの概念を示し

た断面図である。

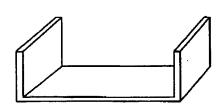
【符号の説明】

- 1 強化材繊維からなるシート状基材に樹脂を含浸してなる層
- 2 プリプレグ上部の単独樹脂層
- 3 プリプレグ下部の単独樹脂層

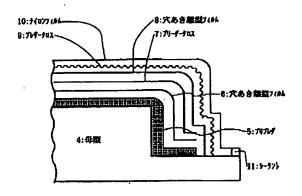
[図1]



【図2】



[図3]



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

B29K 105:08

(58) 調査した分野(Int. CI. 6, DB名) B29C 33/38, 67/14